

## 技术简讯

[ 1 / 4 ]

FA-CN-0375-A

### 关于为防止产品的篡改而变更包装箱的通知(MELSEC-Q系列)

■出版年月

2022年5月

■相关机型

Q03UDVCPU、Q04UDVCPU、Q06UDVCPU、Q13UDVCPU、Q26UDVCPU

感谢您继续支持三菱电机MELSEC-Q系列可编程控制器。

为了防止出厂后的软件篡改等，将变更MELSEC-Q系列CPU模块的部分机型的包装箱结构，使其开封时会留下痕迹，以提高硬件方面的安全性。

此外，遵照EAEU海关联盟技术法规(TRCU005/2011)，在包装箱上添加回收标志的打印，并变更打印布局。

但是，与以往产品相比，包装箱的外形尺寸和包装产品的一般规格、性能规格、功能及外形尺寸不会因本次变更而发生变更。

## 1 对象机型

对象机型如下所示。

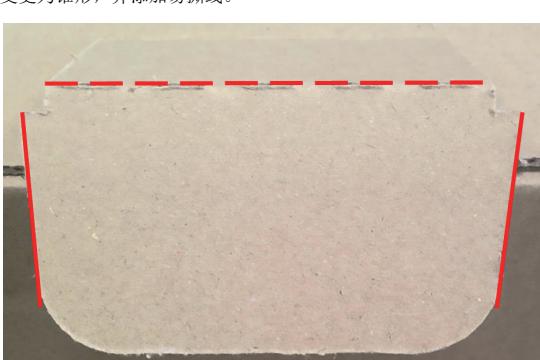
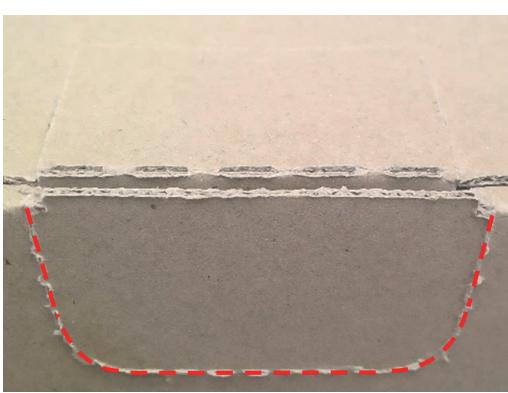
系列	品名	型号
MELSEC-Q	通用高速型QCPU	Q03UDVCPU
		Q04UDVCPU
		Q06UDVCPU
		Q13UDVCPU
		Q26UDVCPU

**MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION**

HEAD OFFICE : TOKYO BUILDING, 2-7-3 MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN  
NAGOYA WORKS : 1-14, YADA-MINAMI 5-CHOME, HIGASHI-KU, NAGOYA, JAPAN

## 2 变更内容

如下变更对象机型的包装箱。

项目	变更前	变更后
插入部		<p>变更为锥形，并添加易撕线。</p> 
侧面部		<p>添加易撕线。 此外，使其开封时会留下痕迹。</p> 
底部		<p>用胶粘贴两处。</p> 
外观(正面)		

FA-CN-0375-A

项目	变更前	变更后
外观(背面)		

### 3 变更时期

从2022年6月生产的产品开始依次切换。

在产品流通阶段，会有变更前后的产品同时存在的可能，敬请谅解。

## 修订记录

副编号	修订年月	修订内容
A	2022年5月	第一版

## 商标

The company names, system names and product names mentioned in this technical bulletin are either registered trademarks or trademarks of their respective companies.

In some cases, trademark symbols such as ‘™’ or ‘®’ are not specified in this technical bulletin.